# EF1SRP-01US2補足資料(M16C/621\*ループ編)

株式会社彗星電子システム 第4版 2011年6月 発行

# 1. 概要

本資料ではルネサスエレクトロニクス製M16C/62グループのフラッシュメモリ内蔵版MCUに対して、 書込み、読出し、消去を行うために必要な注意事項が記載されています。またEFP-S2でEF1SRP-01Uをご使用いただく場合も本資料の内容をご参考ください。

#### 2. 動作環境

本書に記載されているMCUは表2.1で示す環境でご使用ください。

#### 表2.1 動作環境一覧

MCU グループ名称	EFP-S2 Monitor Version	WinEFP2 Version	EF1SRP-01US2.TBL Version		
M16C/62 グループ			Vor 1 00 00 D/ E		
M16C/62M グループ	- Ver.1.00.00 以上	Ver.1.00.00 以上	761.1.00.00 以上		
M16C/62N グループ			Ver.1.00.03 以上		
M16C/62P グループ		Ver.1.00.02 以上	Ver.1.00.04 以上		
各 S/W のバージョン番号は、WinEFP2 ウィンドウメニュー内の[Help]→[About]で表示されます。 ご使用の EFP-S2 等の S/W バージョンが古い場合は、下記のサイトにて最新バージョンアップデータをダウンロードして ください。					
<efp-s2 s="" w="" 最新="" 無償ダウンロードサイト=""> http://www.suisei.co.jp/productdata_efps2_j.html</efp-s2>					

## 3. グループ別コマンド仕様

本書ではM16C/62シリアル入出力モードで使用する特別なコマンドの説明が記載されていますが MCUのグループによりコマンド対応内容が異なります。

表3.1にコマンド対応一覧表を示します。

表3.1 動作環境一覧

MCU グループ名称	ID 照合	フ゛ロックセット	ブロック消去	フ゛ートリート゛	
M16C/62 グループ	0	0	0	0	
M16C/62M グループ	0	×	0	0	
M16C/62N グループ	0	0	0	0	
M16C/62P グループ	0	0	0	0	
※〇は対応、×は未	ミ対応となります。				
グループ別コマンドの説	明は以下の項目に記述	載されています。			
ID 照合	:5. IDコード領域、6	. ID Collation(ID 則	照合)		
フ゛ロックセット	: 7. Block Set(ブロックセット)				
ブロック消去	: 8. Erase(イレーズ)				
フ゛ートリート゛	: 9. Boot Read(7 - + )-+ )				

# 4. 端子結線

M16C/62グループのターゲット接続ケーブルの端子結線表を表4.1に示します。

EF1SRP-01U 側	加加生产	信导文	4線式ケーブル	シリアル入出力モード時の	入出力
コネクタ Pin No.	ク ク クト回し 細心 巳		Pin No.	MCU 接続端子名	(ライタ側)
1	橙/赤点1	CND	1	VCC	
2	橙/黒点1	GND	1	133 5冊 1 (⊂1女形) *3	
3	灰/赤点1	T_VPP	4	未接続	0pen
4	灰/黒点1	T_VDD	5	VCC 端子に接続 *1	入力
8	白/黒点1	T_PGM/OE/MD	8	CNVSS 端子に接続	出力
9	黄/赤点1	T_SCLK	6	SCLK 端子に接続	出力
1 0	黄/黒点1	T_TXD	7	RXD 端子に接続	出力
1 1	桃/赤点1	T_RXD	2	TXD 端子に接続	入力
1 2	桃/黒点1	T_BUSY	3	BUSY 端子に接続	入力
14	橙/黒点2	T_RESET	9	RESET 端子に接続 *2	出力
1 5	灰/赤点2	CND	1.0	VCC 出了に接法 *9	
16	灰/黒点2	GIND	1.0	₩33 5 単丁 (-1女形) *3	_

表4.1 ターゲット接続端子結線表

端子処理補足>

\*1 EFP-S2 側で使用する出力バッファの電源電圧を、ユーザー側電源電圧(VCC)に合わすため、VCC をユーザー側 から供給してください。

\*2 ライタ使用時は MCU の RESET 解除は行いませんので、ユーザープログラムを動作させる場合は、ライタとユーザー ターゲットを切り離してください。

ライタ側の RESET 出力については、P3 の注2を参照ください。

\*3 シグナル GND は EF1SRP-01US2 側コネクタの 1, 2, 15, 16Pin の 4 端子を用意しています。

ターゲット基板に接続される場合、1端子のみ接続されても問題はありませんが、2端子以上で接続されることを推奨致します。

その他補足>

\*4 シリアル入出力モード時、MCUの CE 端子は VCC、EPM 端子は VSS に接続してください。

\*5 MCUの Xin、Xout 端子は発振回路に接続してください。



図4.1 ユーザーターゲット推奨回路図

- 注1 : ユーザー周辺回路が出力回路となっている場合は、シリアル入出力モード動作時に出力同士の 衝突が起きないように、ジャンパーで切り離す等の処理を行ってください。(図4.2参照)
- 注2 : EFP-S2のRESET出力はオープンコレクターになっていますので、RESET回路が オープンコレクタ出力の場合は、RESET端子に1k $\Omega$ のプルアップ処理を設けて接続して ください。 RESET回路がCMOS出力の場合は、注1のようにジャンパーで切り離す等の処理を行う か、またはEFP-I側のT\_RESET信号をRESET回路の入力に接続してください。 ただしRESET遅延時間は30ms以内としてください。
- 注3 : CNVSS端子は5.1KQの抵抗でプルダウンして接続してください。
- 注4 :シリアル入出力モード動作時、CE端子は 'H'、EPM端子は 'L' に固定し、それ以外の 時はユーザー周辺回路に接続するか、プルアップ、プルダウン処理を設けてください。

(2) ユーザー周辺回路が出力回路となっている場合の衝突防止回路例を図4.2および、図4.3に示します。



図4.2 ジャンパによる衝突防止回路例



図4.3 スリーステートバッファによる衝突防止回路例

#### 5. IDコード領域

M16C/62グループのMCUは内蔵フラッシュメモリにIDコード領域を備えており、以下の発生条件を満たすことでMCU内蔵フラッシュメモリの書換えおよび読み出しを禁止することが可能です。

IDコードプロテクト機能発生条件>

条件1 :フラッシュメモリのFFFFFhをFFh以外のデータを書き込む。

条件2 : IDコード領域に任意のIDコードを書込む。

条件3 :条件1、2を満たした後、MCUの電源を再投入する。

IDコードの書込みによりプロテクト状態となったMCUは、WinEFPのID照合機能により プロテクト状態を解除することが可能です。ID照合機能については6.ID Collation (ID照合)をご参照ください。

※本機能はユーザープログラムの不正データ読み出し等を防止するための機能です。



図5.1 IDコード領域の構成

## 6. ID Collation (ID照合)

ID照合コマンドはIDコードが書込まれたMCUのプロテクトを解除することが可能です。

WinEFPのEnvironment Settingダイアログ内のID照合パラメータにID入力 形式、IDコードを入力しコマンドを実行します。

ID照合コマンドを実行後、IDコードが一致した場合はプロテクト解除となりますが、IDコードが不一致の場合は、WinEFPウィンドウメニュー内の [Device] 内のコマンドは全て使用できなくなります。

図6.1にID照合パラメータの構成を示します。

ſ	-ID Collasion			
	Input Format@:	ASCII	C HEX	
	Start Address( <u>A</u> ):	OFFFDF		
	ID Code( <u>C</u> ):			

図6.1 ID照合パラメータn構成

- 1) Input Format (入力形式)
- IDコードの入力形式をASCII、HEXで指定します。
- Start Address (先頭アドレス) IDコード領域の先頭アドレスを指定します。
   本パラメータにはMCUのIDコード先頭アドレスが自動で設定されます。
- ID Code
  7バイト固定長のIDコードを入力します。

# 6.1 ID照合操作手順

IDコード領域を設けているMCUを使用される際、IDコード領域の誤書込み等には十分にご注意ください。また書込まれたIDコードは忘れないように、ユーザー側で管理してください。

本項目ではIDコードの使用例および手順について記載しています。IDコードの書込みから解除までの一連の手順を以下に示します。

## 手順1 IDコードの設定

EFP-I本体内蔵バッファRAMのIDコード領域に相当する領域に、IDコードを設定します。

例ではIDコードを"SUISEI."とします。(図6.2 参照)

🔶 EFP-S2 RA	AM Dat																	_ 0	×
Addr	Set		Byte	) (	₩¢	ord	D	₩o	rd										
Address	0	12	3	4	5	6	- 7	8	9	A	В	С	D	Ε	F	ASCII			
0FFF80	FF FF	F FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF				
0FFF90	FF FI	F FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF				
OFFFA0	FF FI	F FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF				
0FFFB0	FF FI	F FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF				
OFFFCO	FF FI	F FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF				
0FFFD0	FF FI	F FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	53			S	
OFFFEO	FF FI	F FF	55	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	49	FF	FF	FF	53	U	I	S	
OFFFFO	FF FI	F FF	45	FF	FF	FF	49	FF	FF	FF	2E	FF	FF	FF	00	E	Ι		•
•																		►	

図6.2 ダンプウィンドウ(IDコード設定データ)

表6.1 バッファRAM設定データー覧

フラッシュメモリアト゛レス	設定データ	フラッシュメモリアト゛レス	設定データ
FFFDFh	53 h	FFFF3h	45 h
FFFE3h	55h	FFFF7h	49 h
FFFEBh	49 h	FFFFBh	2 E h
FFFEFh	53h	FFFFFh	0 0 h

#### 手順2 IDコード領域への書込み

EFP-I本体内蔵バッファRAMのデータをMCU内蔵フラッシュメモリに書込みます。 例ではプログラムコマンドを使用しIDコード領域を含む領域に書込みを行います。 IDコード領域への書込みが終了した後、MCUの電源を再投入してください。

Program	×
Normal	Boot
MCU Start Addr.(T): 000FFF00	MCU Start Addr.(T): 00FFE000
MCU End Addr.(B): 000FFFFF	MCU End Addr. (B):
C NORMAL C BOOT	OK Cancel

## 図6.3 IDコード領域への書込み

※プログラムコマンド指定アドレス

Start Address:FFF00h End address :FFFFh 手順3 プロテクト状態の確認および解除

I D コードが書込まれたMCUに対して、WinEFPウィンドウメニュー内の [Device]内のコマンドを実行すると図6.4のエラーメッセージダイアログが表示され コマンドを中止します。



ID照合コマンドを使用してIDコードの照合を行い、MCU側のプロテクト状態を解除します。 図6.5、図6.6に各入力形式でのIDコード入力について示します。

_ ID Collasion ———			
Input Format@:	ASCII	C HEX	
Start Address( <u>A</u> ):	OFFFDF		
ID Code( <u>C</u> ):	SUISEI		

図 6.5 ID 照合(入力形式: ASCII)

-ID Collasion			
Input Format@:	C ASCII	HEX	
Start Address( <u>A</u> ):	OFFFDF		
ID Code( <u>C</u> ):	53554953454	192E	

図 6. 6 I D 照合(入力形式 HEX)

IDコードが一致するとMCUのプロテクト状態は解除され、MCUの書換え、読み出しが可能 になります。ID照合コマンド実行後にエラーが発生した場合は、IDコードをもう一度、確認後 ID照合コマンドを実行してください。

## 7. Block Set $(\vec{\neg} \Box \neg \rho \tau \neg r)$

M16C/62グループのMCUは内蔵フラッシュメモリを複数のブロックに分割化しており、各 ブロック毎にロックビットと呼ばれるブロック書換え禁止bitが設けられています。

ブロックセットコマンドはロックビットの参照および、設定を行うコマンドです。各ブロックのロック ビットをロックに設定することで、ブロックへの書込みおよび消去を禁止にすることが可能です。

# 7.1 ブロックセット画面構成

ブロックセットコマンドの画面構成を図7.1に示します。

BI	ock Set		×	1
	Block 1 2 3 4	Block Address 000E0000H-000EFFFFH 000F0000H-000F7FFFH 000F8000H-000F9FFFH 000FA000H-000FBFFFH 000FC000H-000FFFFFH	Lock Status unlock unlock unlock unlock lock lock	
	C NORMAL	C BOOT Read(R) Lock Bit Write(W)	Cancel	

図7.1 ブロックセットコマンド画面構成

- Block No. (ブロック番号) 各ブロックのブロック番号を表示します。
- Block Address (ブロックアドレス)
  各ブロックの先頭、終了アドレスを表示します。
- Lock Status (ロックビットステータス)
  各ブロックのロックビット状態を表示します。
  ロックビット状態表示内容>

  - lock : ロック状態
  - unlock : 非ロック状態
- 4)領域選択用ラジオボタン
- イレーズを行う領域を選択してください。
- 5) Lock Bit Read (ロックビットリード) MCUから全ロックビットの状態を読み出し、その内容に従ってロックステータスにロックビットの 状態を表示します。
- 6) Lock Bit Write(ロックビットライト) ロックビット設定を行います。ロックビットステータス内でロック状態に表示(lock)されているブロックのロックビットをロックに設定します。
- 7) Cancelボタン コマンドを中止します。

ロックビットの設定方法については7.2 ロックビット設定操作手順を参照してください。

#### 7.2 ロックビット設定操作手順

ブロックのロックビットをロックに設定する手順について以下に示します。 本項目では非ロック状態のロックビットをロック状態に設定する手順について記載しています。 ロック状態のロックビットを非ロック状態に戻す手順については8.1 ロックビット解除操作手順を 参照してください。

手順1 ロックタイプの設定

ロックタイプパラメータはロックビットの設定を有効、無効にするパラメータです。 ロックタイプパラメータはWinEFP2のEnvironment Settingダイアロ グ内のUse Device内に存在します。

ロックタイプパラメータの設定が行われていない場合、ロックビットによるプロテクト機能が 正常に行われませんのでご注意ください。



※ロックタイプ設定内容

Lock bit effective:ロックビット有効

手順2 ロックビットの設定

ブロックセットコマンドを実行し、ブロックセットコマンドダイアログを表示させます。 ロックビットをロックに設定したい行でマウスをダブルクリックさせてロックステータスの表示 を切り替えます。

Block	Block Address	Lock Status	
0	000E0000H-000EFFFFH	unlock	
1	000F0000H-000F7FFFH	unlock	
	$\downarrow$	マウスをダブルクリッ	クした際の表示切替
Block	Block Address	Lock Status	
0	000E0000H-000EFFFFH	lock	
1	000F0000H-000F7FFFH	unlock	
	<b>図79</b>	カビットの設定	

Lock Bit Writeボタンをクリックしブロックセットコマンドを実行します。 上記の設定後、ロックビットによりプロテクト状態となったブロックへ書込み、およびブロック 消去を行うとエラーが発生しコマンドを中止します。またAll Erase (全ブロック一括 消去)コマンドではエラーは発生しませんが、非ロック状態のブロックのみが消去されます。

# 8. Erase (イレーズ)

イレーズコマンド内のイレーズタイプパラメータでブロック消去および、全ブロックの一括消去が行え ます。イレーズコマンドのパラメータ入力ダイアログを図8.1に示します。

Erase NORMAL	×
Erase Type( <u>T</u> ):	All Erase
BOOT	
Erase Type( <u>T</u> ):	
O NORMAL O E	300T
ОК	Cancel

図8.1 イレーズコマンドパラメータ入力ダイアログ

- Erase Type (イレーズタイプ) イレーズタイプパラメータ表示領域右側のドロップダウンリスト(下矢印をマウスでクリックすると 表示)内にはAll Eraseおよび各ブロックのアドレス領域(xxxxxh~xxxxh)が表示されま
- すので消去形式を選択してください。 2)領域選択用ラジオボタン イレーズを行う領域を選択してください。
- 3) OKボタン イレーズコマンドを実行します。
- 4) Cancelボタン コマンドを中止します。

# 8.1 ロックビット解除操作手順

ロックビットによりプロテクト状態となったブロックの解除手順について以下に示します。

手順1 ロックタイプの設定

ロックタイプパラメータはロックビットの設定を有効、無効にするパラメータです。 ロックタイプパラメータはWinEFP2のEnvironment Settingダイアロ グ内のUse Device内に存在します。

ロックタイプパラメータの設定が行われていない場合、ロックビットによるプロテクト機能が 正常に行われませんのでご注意ください。

Lock Type(L):	Lock bit ineffective	•

図8.2 ロックタイプパラメータ

※ロックタイプ設定内容

Lock bit ineffective:ロックビット無効

手順2 ロックビットの消去

イレーズコマンドを実行し、イレーズコマンドパラメータ入力ダイアログを表示させます。 イレーズタイプパラメータをロックビットによりプロテクト状態となったブロックまたはA11 Eraseを指定後、イレーズコマンドを実行します。

## 9. Boot Read (ブートリード)

MCUのBOOT領域内のデータを読み出し、EFP-S2内蔵バッファRAMに書込みます。

ブートリードコマンドのStart、End Addressには各MCUのBOOT領域アドレスを 入力してください。またBOOT領域以外のアドレスを指定してコマンドを実行された場合、不定なデータ が読み出されます。

各グループでのBOOT領域アドレスを表9.1に示します。

表9.1 BOOT領域アドレス一覧

MCU グループ名称	BOOT 領域アドレス	
M16C/62 グループ	FE000h~FFFFFh	
M16C/62M グループ		
M16C/62N グループ	FF000h $\sim$ FFFFFh	
M16C/62P グループ		

# 10. デバイスコマンドでのパラメータ入力

デバイスコマンドにて書込み、読出しを行う場合、コマンドの実行領域入力を Page単位で行ってくだ さい。間違った領域の指定を行うとパラメータエラーが発生し、コマンドを中止しますのでご注意ください。

※Page入力

1 Page 256バイトとなりますので、コマンドの開始アドレスはx x x 00h、終了アドレス dx x x x FFhとなるように入力してください。